第**9**期 事業報告書

平成12年1月1日から 平成12年12月31日まで



シークス株式会社



株主の皆様には日頃から温かいご支援をいただ き、厚く御礼申し上げます。

ここに当社第9期(平成12年1月1日から平成12 年12月31日まで)の事業報告書をお届けするに 当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。

おかげさまをもちまして当社は、昨年11月に東 京証券取引所市場第二部に上場することができ ました。

また、その記念すべき年の第9期は、連結ベー スで対前年比大幅増収増益となりました。これ は、創業以来主たる業務として取組んで参りま した材料調達とEMS(電子機器受託製造サービ ス)事業がますます市場の脚光を浴びて来たた



めと思われます。 垂直統合的な経営

業拡大の機会は更に増えて来ることと思われま す。その様なニーズに応えるために本年におい ても、積極的に世界各地の事業所の整備拡張を 図り、また、環境問題にも配慮を加えた生産体 制を確立すべく準備を進めて参ります。

具体的には、中国および東欧地域の需要増に対 応するため新たなジョイントベンチャーを上 海、スロバキアに設立し今期後半の稼働を実現 し、来期以降の一層の業容の拡充と利益の増加 に努力を重ねていく所存でございます。一方で 米国経済は、昨年末より急激に減速しはじめ、 一時的には、拡大テンポに影を落とすかもしれ ませんが、大きな流れとしては拡大基調は維持 されるものと考えております。

株主の皆様におかれましても、今後とも一層の ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、切にお願い申 し上げます。

平成13年3月

取締役社長 村井史郎

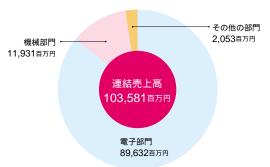
当連結会計年度の世界経済は、第4四半期頃か ら減速化し始めた米国経済も年間を通じては比 較的好調を維持し、欧州においても輸出主導で 回復基調が維持され、またアジアも米国の需要 拡大に支えられて順調な景気回復を示しまし た。一方わが国の経済は、IT関連機材を中心と した民間設備投資、輸出の増加で収益が好転し 始めた企業が主導する形での回復を歩み出しま したが、株価下落、個人消費の低迷、構造改革 の遅れ等により、景気の自律的回復にはまだ時 間のかかる様相を呈しております。

当社の関与するエレクトロニクス関連業界にお きましては、全般的に当期はIT関連機器の需要 拡大とアジアの経済成長を背景に大きく伸長し ました。世界的に見ましても携帯電話およびそ の端末の生産台数は下方修正はあるものの、基 調としては上昇傾向に変わりはなく、DVD、デ ジタルカメラ、デジタルTV、カーナビ等とあ わせて今後も成長が持続していくものと思われ ます。また、事業の水平分業化も世界的規模で

進展し、EMSが大きく成長しております。当社 もこの流れに対応し、海外生産子会社の増強、 拠点の拡充、生産技術の向上と新規プロジェク トの推進等を図って参りました。

この結果、連結対象子会社15社を含めた当連結 会計年度の連結売上高は1.035億8.100万円とな リ、前期に比べ307億9.300万円の増加(42.3% 増)となりました。利益面においては、経常利 益は23億6.600万円となり、前期に比べ12億 5.300万円の増加(112.7%増)、当期利益は13億 2.300万円で、前期に比べて7億7.400万円の増加 (141.3%増)となりました。

部門別連結売上高構成



部門別売上高には、部門間の内

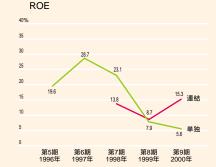
部売上高または振替高3.700万円 が含まれています。













自己資本比率

株主の皆様へ 営業 概況

部門別の概況 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 トピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対昭表 比較連結描益計算書

计較連結剩余余計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

単独財務諸表 比較貸借対昭表 比較指益計算書 比較利益処分

電子部門

当社のコアになる部門で、通信機器、情報機器、民生機器、産業 機器、車載関連、一般電子部品・デバイス等に係る完成品、組立 品、基板実装、部品単体・キット等の領域を幅広くカバーしてお ります。

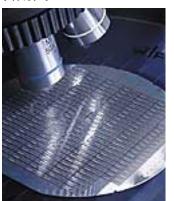
第9期は携帯電話用液晶基板実装、オーディオOEM完成品、カーオ ーディオ基板実装が大きく伸び、売上高は896億3,200万円と前年に 比べ290億4,300万円の増加(47.9%増)となり、営業利益も29 億 4,500万円となり前年に比べて13億9,100万円の増加(89.6%増) となりました。

台湾でのVCO

2001年度から立ちあがる予定の新規プロジェクト およびアイテムとしては以下のものがあります。

中国での液晶パネル・モジュール 半導体ファブレスプロジェクト 韓国製光学部品

自社開発デジタルカメラ



売上構成比率・電子部門

	1000-	2000-	70
通信機器関連(有線、無線)	12.3	23.1	
情報機器関連(PC周辺機器、事務機器、記録媒体等)	5.8	8.0	
民生機器関連 (AV、家電、パーソナルケア、カメラ等)	27.3	23.1	
産業機器関連(パワーツール、イグナイター等)	10.8	10.4	
車載関連(カーオーディオ、モーター、部材等)	6.3	8.7	
一般電子部品	20.7	13.2	
計	83.2	86.5	

2000年度の部門別連結売上高には、部門間の内部売上高または 振替高3,700万円が含まれています。また、部門別営業利益にも 9億4,800万円の消去すべき利益が含まれています。 _____

売上高・電子部門



機械部門

オートバイ用部材、自動車用ワイヤーハーネス部材、 空調機器、設備機械等を取扱っているこの部門では、 比国でのオートバイ需要および米国在の日系自動車 メーカー向けワイヤーハーネスの輸出が堅調に推移 し、売上高は119億3,100万円と前年に比べて15億 8,700万円の増加(15.4%増)となり、営業利益は1億 4,100万円と前年に比べて700万円の増加(5.4%増) となりました。

売上構成比率・機械部門

		1999#	2000年	9/0
ワイヤーハーネス、	オートバイ用部材	14.2	11.5	

売上高・機械部門



その他の部門

フロンガス、合成樹脂、印刷インキ、化成品、家具 等を取扱っているこの部門は、売上高は20億5,300万 円と前年に比べて1億6,400万円の増加(8.7%増)と なり、営業利益も2億3.400万円と前年に比べて1億 2,600万円の増加(116.9%増)となりました。



売上構成比率・その他の部門

	1999年	2000年	%
フロンガス、印刷インキ等	2.6	2.0	

売上高・その他の部門



株主の皆様へ 営業概況

部門別の概況 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 トピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対昭表 比較連結指益計算書 比較連結剰余金計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

単独財務諸表■ 比較貸借対照表 比較損益計算書 比較利益処分

グループ業務内容

当社は、民生機器をはじめ、産業機器の基板実装・完成品の生産、電子部品・デ バイス等のキッティングまたはディスクリート供給、キーデバイス・モジュール の開発・生産、機械関連分野事業の推進など、幅広い事業分野をカバー。メーカ 一機能と商社機能の両面をあわせもつことで、市場のニーズに対応しています。

提案型事業

グループのR&D体制を強化し、さまざまな形でのソリューションを提供してい ます。モジュールソリューションとして

- 1) 人と機械とのインターフェースとなるLCDモジュール
- 2) 画像を取り込むCCD/CMOSカメラモジュール
- 3) 無線の受発信を行うRFデバイス/モジュール
- 4) スマートカードに代表されるメモリーモジュール

などの開発に取り組んでいます。トータルソリューションの例としては、携帯 端末の設計・開発。また、オーディオ回路設計ソリューションとしては、DVD やMD、CDなどの半導体キット編成による提案を行っています。

営業拠点/部材調達

日本を含め14ヶ国にまたがる拠点間の有機的つながりと情 報の共有化による効率的な活動を行っております。更に40 年以上に亘る業界との密なる関係が特に部材調達において 有力な武器となっており、顧客に対してはOne-Call-Meets-AIIで対応しております。

設計・開発

情報のINからOUTまでの過程で必要とされるキーデバイ ス、モジュール、製品等に焦点を当て、国内外のパートナ **-**を活用して提案型事業の基盤を形成いたします。

部品製造

設計・開発、EMSのベースとなるキーデバイス(IC、レ ンズ、液晶、VCO、コイル、センサー等)の製造に関与 しております。

FMS

多面的EMSとして業界に出来るだけ多くの選択肢を与え るため各国プラットフォームの拡充と構築を目指しており ます。現在10社の生産拠点を有しており、企業集団内の各 グループと連携しております。

部品の集荷、検品、キット編成、生産工場への納入から組 立品の顧客への納入を管理しております。特に部材につい ては独自のシステムを構築して適正在庫管理に努めており

モジュール

LCDモジュール、CCD / CMOSカメラモジュール、RFモジュ ール、メモリーモジュール、スマートカード、電源部、ホー ムオーディオ回路、デジタルカメラ、移動体通信端末等をカ バーしております。

EMSについて

最近ソレクトロン社に代表されるEMS (Electronics Manufacturing Services:電子機器受託製造サー ビス)が日本でも大きく取り上げられるよう になりましたが、コスト削減や経営の効率化

のためのEMSがもっとも注目を集め

ております理由は雷子機器製造メーカ ーが限られた経営資源を常にコア・コ ンピタンスへ集中することで、本来の 企業能力をフルに発揮することが可能 になるという点にあります。コア事業 を強化する積極的アウトソーシングが

21世紀の企業の命運を握るとまでいわ

れております。日本の大手メーカーも従来の 自前主義を捨て、低価格化や製品サイクルの 短期化に対応していくために、多くのメーカ ーから機器製造を請け負い、低コストで素早

く製品を製造する能力に長けているEMSに工 場を売却したり、また既存工場の統廃合およ び独立化という戦略に着手し始めました。 EMSを活用する事でメーカー側は製造コスト

EMSとOEMの比較 企画 設計 部材調達 生産 物流 EMS 発注者 OEM 発注者 発注者

> の低減、早期の市場投入、得意分野(高密度 実装による小型化、独自の設計技術、自社製 造のキーデバイス・部品を生かした製品作り 等)に特化等のメリットを受け、EMS側は部

材調達能力の強化、量産や物流の経済的規模 の拡大による効率化、製造ラインの有効活用、 設計・QCその他ノウハウの蓄積等が可能にな るという利点があります。

> 当社はEMSの草分け的存在であり、海 外での多店舗展開に基づいた部材調達 力を活かした基板実装をメインとして 多面的に対応しております。変化が早 い状況下ではできるだけ固定化するも のは持たない方が得策である場合があ りますが、当社としましてはアジアさ らに東欧での自社および合弁生産子会

社の設備、生産技術、品質管理等の向上を図 り、顧客に安心してご利用頂けるような完成 品を含めたEMS体制を強化していく所存であ ります。

設計·開発 発 注 クライアント We care. E M S

株主の皆様へ

営業概況

部門別の概況 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 トピックス

比較連結貸借対昭表 比較連結描益計算書 **计較連結剩余余計算書** 連結キャッシュ・フロー計算書

> 単独財務諸表 ■ 比較貸借対昭表 比較指益計算書 比較利益机分

グループ経営方針

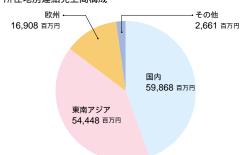
- 時代を先取りする経営戦略



当社は顧客に事業選択のプラットフォームを提供し、特に海外展開において顧客満足度を高め、"We care"の精神でお役に立つことを基本としております。エレクトロニクス業界では技術の変化が速く、製商品のサイクルが短くなってきており、スピードを上げて研究開発から生産・販売を行わないと生き残れないような状況になってきております。自社内での新規設備償却負担、季節要因のリスク等の観点で事業の垂直展開から水平分業化へのシフト(アウトソーシング化)および企業間同士のアライアンスがますます進展する傾向にあります。

当社は上述の顧客の動向を先読みし早くから手を打って参りました。特に海外での事業展開で重要な位置を占める部材調達はメーカー1社のみで世界各国に散在する部品ソースのコスト、品質、納期を一元管理するのは困難さを伴います。当社ではOne-Call-Meets-Allの方針の下、長年に亘り培ってきた部材調達力の強化を引き続き図って参ります。さらに確固たる基盤を築くための戦略案として以下を

所在地別連結売上高構成



所在地別売上高には、セグメント間の内部売上高 または振替高303億500万円が含まれています。

掲げております。

- 1)現在14ヶ国にわたり設計・開発7社、部材調達・営業拠点16ヶ所、生産工場10社、部品製造12社、物流4社、機械・化学品関係5社からなる企業集団を構成しておりますが、さらに業界の動きに対応して海外拠点の拡充を図る。
- 2)情報・通信分野に経営資源を積極的に投入。
- 3)情報のINからOUTまでの過程で必要とされるデバイス の開発を通じて顧客にソリューションを提供し、なお 且つ付加価値の高いEMS事業を推進。
- 4) 生産技術、設計技術面での人材の育成。
- 5)ベンチャー企業との提携または資本参加。
- 6) グループ間の情報の共有化を目指したシステムの改良。 上記の戦略案を遂行することで新規ビジネスを構築し、業績の向上を図っていく予定です。



トピックス

2000年



仏の大手通信会社への2000年の携帯電話用液晶モジュールの納入実績は約1,200万枚に達しました。

日本の大手オーディオメーカー向けのOEM製品の納入額が約140億円に達しました。

日本移動通信(現在のKDDI)にメール端末を納入。(4月)

スマートカード生産のための合弁会社Smartcard Solutions Philippines Inc.を設立。(5月)

株式売買単位を1,000株から100株に変更。(5月)

通信機器およびその端末の開発会社㈱ブライトンに資本参加。(5月)

韓国の光学レンズ、プリズムのメーカーWorld Optical Co., Ltdに資本参加。(6月)

液晶パネル・モジュールの中国での生産のためSuzhou Grand Pacific Optoelectronics Co., Ltd.に出資。(6月)

Charoen Sakata(Thailand) Co., Ltd.を子会社化し、会社名をSIIX EMS(Thailand) Co., Ltd.に改称。(6月)

半導体設計・開発子会社イスロン(株を設立。(7月)

韓国ソウルに駐在員事務所を開設。(7月)

東京証券取引所市場第二部に上場。(11月)



営業概況

音 美 慨 况

部門別の概況 ■ 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 **■** トピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対照表 比較連結損益計算書 比較連結期余金計算書 継キャッシュ・フロー計算

単独財務諸表 比較貸借対照表 比較損益計算書 比較利益処分

株式の状況 ■ 会 社 概 要

比較連結貸借対照表

科 目	当 期 末	前期末
資産の部	百万円	百万円
流動資産	26,367	18,963
現金及び預金	3,549	1,982
受取手形及び売掛金	16,350	12,353
たな卸資産	5,552	2,852
繰延税金資産	132	
その他流動資産	1,187	2,050
貸倒引当金	405	275
固定資産	5,420	3,660
有形固定資産	2,811	1,584
無形固定資産	153	0
投資有価証券	1,442	1,370
その他投資	1,226	914
貸倒引当金	213	209
為替換算調整勘定	583	604
資産合計	32,371	23,228

-	比較連結貸借対照表注記 ———			
	DTX ZEMPS IN 7 M. IV.ZED			
		当 期	前	期
1 .	有形固定資産の減価償却累計額	1,536百万円	8	85百万円
,	輸出手形割引高	33百万円		30百万円

連結貸借対照表・連結損益計算書・比較連結剰余金計算書・連結キャッシュ・フロー計算 書および注記事項の記載金額は、それぞれ表示単位未満切捨てにより表示しております。

科	目	当	期	末	前	期	末
台 唐の如				百万円			百万円
負債の部							
流動負債			22,1				351
支払手形及	なび買掛金		11,6	313	8,546		
短期借入金	ž		9,0	000		4	,952
その他流動	負債		1,5	551			853
固定負債			7	43			826
長期借入金	ž			42			598
繰延税金負	遺債			20			
連結調整勘	加定		1	170			
その他固定	2負債		5	510			228
負債合計			22,9	09		15,	178
少数株主持分	•			91			95
資本の部							
資本金			2,1	44		2.	144
資本準備金				53			853
連結剰余金				73			957
資本合計			9,3				954
只个山川			3,0	,, ,		,	JU-T
負債・少数株主持	□ . 咨★△計		32,3	71		22	228
貝頂・少数休土村	刀 貝个百計		32,3) / I		23,	220

比較連結損益計算書

科 目	当 期	前 期
	百万円	百万円
売上高	103,581	72,787
売上原価	97,016	68,380
売上総利益	6,564	4,407
販売費及び一般管理費	4,192	3,464
営業利益	2,372	942
営業外収益	541	550
営業外費用	547	380
経常利益	2,366	1,112
特別利益		138
特別損失	105	203
税金等調整前当期純利益	2,260	1,047
法人税、住民税及び事業税	846	449
法人税等調整額	45	
少数株主利益	45	0
当期純利益	1,323	548

比較連結剰余金計算書

科 目	当 期	前期
	百万円	百万円
連結剰余金期首残高	3,957	3,461
連結剰余金増加高	191	
連結剰余金減少高	98	52
当期純利益	1,323	548
連結剰余金期末残高	5,373	3,957

比較連結剰余金計算書注記 ———

1.	. 剰余金増加額の内訳は次の通りであります。	当	期	前	期
	1)連結会社増加による増加高	0冒	5万円		
	2)持分法適用除外による増加高	25 🖹	5万円		
	3)過年度税効果調整額	165≧	5万円		

2. 剰余金減少額の内訳は次の通りであります。

1)配当金	88百万円	42百万円
2) 取締役賞与金	10百万円	10百万円

連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 期
N/ N/2	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	0.000
税金等調整前当期純利益	2,260
減価償却費	365
貸倒引当金の増加額	111
受取利息及び受取配当金	175
支払利息	276
持分法による投資利益	22
売上債権の増減額	4,302
たな卸資産の増減額	2,517
仕入債務の増減額	3,608
その他	477
小計	83
利息及び配当金の受取額	183
利息の支払額	252
法人税等の支払額	462
営業活動によるキャッシュ・フロー	448
投資活動によるキャッシュ・フロー	
有価証券の取得による支出	209
有価証券の売却による収入	402
有形固定資産の取得による支出	757
有形固定資産の売却による収入	80
無形固定資産の取得による支出	92
投資有価証券の取得による支出	940
投資有価証券の売却等による収入	36
貸付による支出	179
貸付金の回収による収入	77
その他	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,555
財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入金の純増減額	3,414
長期借入による収入	66
長期借入金の返済による支出	281
配当金の支払額	88
少数株主への配当金の支払額	10
少数株主からの払込	15
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,116
現金及び現金同等物に係る換算差額	6
現金及び現金同等物の増加額	1,118
現金及び現金同等物の期首残高	2,402
連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の影響額	0
現金及び現金同等物の期末残高	3,521

株主の皆様へ ■ 営 業 概 況

部門別の概況 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 **■** ト ピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対照表 比較連結損益計算書 比較連結剰余金計算書 趣計中リシュ・フロー計算

単独財務諸表 比較貸借対照表 比較損益計算書 比較利益処分

株式の状況 ■ 会 社 概 要

۵

比較貸借対照表

科 目	当 期 末	前 期 末
資産の部	百万円	百万円
流動資産	12,251	10,507
現金・預金	1,095	972
受取手形	414	221
売掛金	8,930	7,282
有価証券	99	848
商品	981	552
前渡金	6	99
未収金	580	524
短期貸付金	67	28
繰延税金資産	105	
その他流動資産	23	24
貸倒引当金	53	48
固定資産	3,969	2,619
有形固定資産	55	55
建物	27	27
工具器具備品	24	24
土地	3	3
無形固定資産	7	0
ソフトウェア	3	
電話加入権	3	0
投資等	3,906	2,563
投資有価証券	1,202	713
子会社株式	1,355	970
出資金	360	101
子会社出資金	223	223
差入保証金	158	138
長期貸付金	385	389
繰延税金資産	175	
その他投資等	108	91
貸倒引当金	64	64
資産合計	16,220	13,126

科目	当 期 末	前期末		
	百万円	百万円		
負債の部				
流動負債	10,146	6,987		
買掛金	5,902	5,202		
短期借入金	3,330	1,250		
一年内返済長期借入金	500	100		
未払法人税等	53	37		
未払金	28	21		
未払費用	254	296		
前受金	5	11		
預り金	20	17		
賞与引当金	53	51		
固定負債	246	728		
長期借入金		500		
長期未払金	3	13		
退職給与引当金	242	214		
負債合計	10,393	7,715		
資本の部				
資本金	2,144	2,144		
法定準備金	1,877	1,867		
資本準備金	1,853	1,853		
利益準備金	24	14		
剰余金	1,805	1,398		
別途積立金	1,200	1,000		
当期末処分利益	605	398		
(うち当期利益)	(314)	(305)		
資本合計	5,827	5,410		
負債及び資本合計	16,220	13,126		

貸借対照表注記(当期)—

11

3,088百万円	1. 子会社に対する短期金銭債権
326百万円	2. 子会社からの短期金銭債務

 有形固定資産の減価償却累計額 . ..76百万円 4. 保証債務56百万円

5. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機およびそ の周辺機器等についてリース契約により使用しております。

6. 外貨建資産および負債の主なもの (為替予約等により円貨額の確定しているものは除く) 売掛金

32,174千U.S.ドル(3,692百万円) 買掛金 20,044千U.S.ドル(2,300百万円) 投資有価証券 82,924千フィリピンペソ(486百万円) 子会社株式 3,700千U.S.ドル(414百万円) 子会社株式 79,145千フィリピンペソ(278百万円)

子会社株式 2,000千シンガポールドル(150百万円)

子会社出資金 2,000千ドイツマルク(177百万円) 出資金 2,525千U.S.ドル(272百万円) 7. 輸出手形割引高 ..18百万円

8.1株当たりの当期利益

比較損益計算書

科	目	当	期	前	期
経常損益	の却		百万円		百万円
営業損益の					
営業収益					
日来収益 売上高			59,868		49,943
一 二 光 上 同			39,000		49,943
売上原		57,823		48,008	
	び一般管理費	1,747	59,571	1,650	4,965
営業利益		1,1-11	297	1,000	283
			201		200
営業外損益	語の部				
営業外収	益				
	及び配当金	458		480	
有価証	券売却益			93	
维収入		34	493	38	612
営業外費					
	及び割引料	80		33	
	券評価損	173			
為替差		16		56	
	開費用			80	
株式上	場費用	28			
雑損失		40	340	5	175
経常利益	i		449		720
特別損益	の部				
特別損失	OSHI				
	金繰入額			61	
	過去勤務費用			33	
	株式評価損			25	120
税引前当期			449		600
	主民税及び事業税	216			295
	等調整額	80	135		
当期利益			314		305
前期繰越利	l益		132		93
過年度税效	果調整額		200		
中間配当額	\		37		
	利益準備金積立額		7		
当期未処:			605		398
1707NC	у поши		000		555

損益計算書注記(当期)—

- 1. 子会社に対する売上高 ..13.381百万円
- ..2,327百万円 2. 子会社から仕入高
- 3. 子会社との営業取引以外の取引高. ..461百万円

貸借対照表・損益計算書および注記事項の記載金額は、そ れぞれ表示単位未満切捨てにより表示しております。

比較利益処分

摘要	当 期	前 期
	百万円	百万円
当期未処分利益	605	398
利益準備金	5	6
利益配当金	37	50
	(一株につき6円)	(一株につき8円)
取締役賞与金	20	10
別途積立金	300	200
次期繰越利益	241	132

注)平成12年9月8日に37百万円(1株につき6円)の中間配当を実施いたしました。

注記事項

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準および評価方法

市場性のある有価証券 …移動平均法による低価法 その他の有価証券移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準および評価方法

..移動平均法による原価法

3. 固定資産の減価償却方法

有形固定資産法人税法に規定する定率法 無形固定資産 ...法人税法に規定する定額法 但し、自社利用目的のソフトウェアについては社内における利

用可能期間 (5年)に基づく定額法によっております。

(追加情報)

「研究開発費およびソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会 計制度委員会報告第12号平成11年3月31日)の経過措置の適用により、前期まで投資そ の他の資産の「その他の投資その他の資産」に計上しておりました自社利用目的のソフ トウェアについては、従来の会計処理を継続して採用しています。但し、同報告により 上記に係るソフトウェアの表示については、投資その他の資産の「その他の投資その他 の資産」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更し、減価償却の方法については、 社内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準は次によっております。

貸倒引当金 ..売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、法 人税法規定の法定繰入率による限度相当額のほか、個別に算出 した取り立て不能見込額をあわせて計上することとしておりま

賞与引当金 ..従業員賞与の支出に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に 属する支給対象期間に見合う額を計上しております。

退職給与引当金 ..従業員の退職金の支出に備えるため、自己都合退職による期末 要支給額の40%を計上しております。役員の退職慰労金の支出 に備えるため、内規(退職慰労金基準)に基づく要支給額を計 上しております。なお、役員退職慰労引当金は、商法第287条 の2に規定する引当金であり、退職給与引当金に含めて計上し

ております。当期末において、退職給与引当金の中に含まれて いる役員退職慰労引当金は、165百万円であります。

5. 消費税等の会計処理方法 税抜方式によっております。

当期から税効果会計を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、 繰延税金資産は280百万円(流動資産105百万円、投資その他の資産175百万円)あらた に計上され、また当期利益は80百万円、当期未処分利益は280百万円それぞれ多く計上 されております。

株主の皆様へ

営業概況

部門別の概況 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

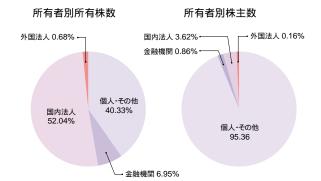
グループ経営方針 トピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対照表 比較連結損益計算書 比較連結剰余金計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

単独財務諸表 比較貸借対照表 比較損益計算書 比較利益処分

株式の状況(2000年12月31日現在)





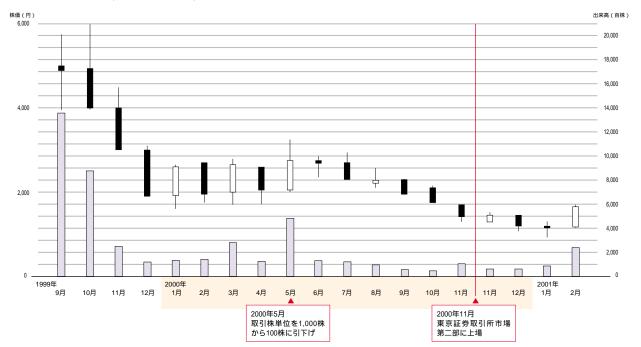
大株主(2000年12月31日現在)

株主名	持株数	持株比率
	株	%
サカタインクス 株式会社	3,000,000	47.6
村井 史郎	450,000	7.1
シークス 社員持株会	143,700	2.3
株式会社 あさひ銀行	110,000	1.8
株式会社 さくら銀行	100,000	1.6
株式会社 東京三菱銀行	90,000	1.4
松下電器産業 株式会社	50,000	0.8
青木 達也	45,000	0.7
ステート ストリート バンク アンド	42.000	0.7
トラスト カンパニー 505011	12,000	5.7
野村証券 株式会社	33,600	0.5

当社の当該大株主への出資はありません。

サカタインクス株式会社は前期末において親会社(持株比率55.6%)でありましたが、平成12年11月21日当社の東京証券取引所市場第二部への上場に伴い株式500,000株の売却を行ったため持株比率が47.6%となり、親会社に該当しなくなりました。

株価・出来高推移(1999年9月~2001年2月)



会社概要(2000年12月31日現在)

商 号 シークス株式会社

設 立 1992年7月1日

資 本 金 2,144百万円

従業員数 118名

本 社 大阪市中央区南本町1-8-14

東京事務所 東京都千代田区神田須田町2-7-3

U R L http://www.siix.co.jp

役員および監査役 (2001年3月29日現在)

監	查		役	池本	雅勇	サカタインクス株式会社 常務取締役
監	查		役	田中	武夫	サカタインクス株式会社 常勤監査役
常剪	動 監	査	役	中塚	久夫	
取	締		役	宮田	光雄	産業機械グループ・新事業開発グループ担当
取	締		役	大庭	勝躬	第4・第5・第6グループ担当
取	締		役	嶋井	節夫	企画室長
取	締		役	村 瀬	漢章	企画開発部長
取	締		役	橋詰	研作	総務部・IR室担当、経理部長、業務部長
取	締		役	武内	繁 憲	第1・第2・第3・海外生産資材グループ担当
取為	締役	社	長	村井	史郎	

監査役のうち、田中武夫氏、池本雅勇氏は、商法特例第18条第1項に定める社外監査役です。



関連子会社・事業所一覧 (2000年12月31日現在)

関連子会社	主な事業内容
SIIX Singapore Pte. Ltd. : Singapore	電子部品等の輸出入販売
SIIX H.K. Ltd. : China	電子部品等の輸出入販売
SIIX TWN Co., Ltd : Taiwan	電子部品等の輸出入販売
SIIX Logistics Phils., Inc. : Philippines	電子部品等の輸出入販売
SIIX Logistics Singapore Pte. Ltd.: Singapore	電子部品等の物流
SIIX Electronics Singapore Pte. Ltd. : Singapore	電子部品等の輸出入販売
SIIX Bangkok Co., Ltd.: Thailand	電子部品等の輸出入販売
SIIX (Shanghai) Co., Ltd. : China	電子部品等の輸出入販売・物流
SIIX Europe GmbH : Germany	電子部品等の輸出入販売
SIIX U.S.A. Corp. : Illinois, U.S.A.	電子部品等の輸出入販売
SIIX Phils., Inc. : Philippines	電子部品等の輸出入販売
PT SIIX Electronics Indonesia : Indonesia	電子回路実装および機器・部品の組立・加工
SIIX EMS(Thailand) Co., Ltd. : Thailand	電子回路実装および機器・部品の組立・加工
Nansha Sakata Ink Corp. : China	印刷インキの製造販売
 イスロン株式会社 : <i>Japan</i>	半導体の設計・開発

事業所

3.71	S771
	SIIX U.S.A. Corp. San Jose Branch: Calif., U.S.A.
	SIIX do Brasil Ltda. : Brasil
	PT Siix Indonesia : Indonesia
	SIIX Corp. Seoul Liaison Office : Korea
	SIIX H.K. Ltd., Shenzhen Liaison Office : China
	SIIX Singapore Pte. Ltd. Chennai Liaison Office : India

株主の皆様へ ■ 営 業 概 況

部門別の概況 ■ 電子部門 機械部門 その他の部門

グループ業務内容

グループ経営方針 **■** ト ピックス

連結財務諸表 比較連結貸借対照表 比較連結損益計算書 比較連結剩余金計算書 連結中ッシュ・フロー計算

単独財務諸表 比較貸借対照表 比較損益計算書 比較利益処分

株式の状況 会 社 概 要



株主メモ

 決 算 期 毎年12月31日

 定時株主総会 毎年3月中

 其 準 日 毎年42月34日

基 準 日 毎年12月31日

その他、必要のある場合には、取締役会の決 議により、あらかじめ公告をして、基準日を

定めます。

名義書換代理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社

同事務取扱所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友信託銀行株式会社 証券代行部

〒183-8701

東京都府中市日鋼町1番10

住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 東京 < 府中 > (042)351-2211

大阪 < 千里 > (06)6833-4700

同 取 次 所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

公告掲載新聞 日本経済新聞

1単位の株式の数 100株

上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第二部

大阪証券取引所市場第二部